PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62200730 A

(43) Date of publication of application: 04.09.87

(51) Int. CI

H01L 21/302 H01L 21/205

(21) Application number: 61041415

(22) Date of filing: 28.02.86

(71) Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(72) Inventor:

MATSUO SEITARO

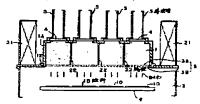
(54) PLASMA PROCESSING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To enlarge the irradiation region of ions without increasing the size of a magnetic coil and the titled plasma processing device, and to obtain the high through-put electronic cyclotron resonant plasma treatment device having excellent mass productivity by a method wherein the plane cross-section of a plasma-growing magnetic coil has an air-core region of rectangular shape or the shape approximate to it.

CONSTITUTION: A plasma growing chamber and a sample chamber 2 having an almost rectangular plane cross-section respectively, and a plasma growing chamber 1 is surrounded by a magnetic coil 21 having the plane cross-section of almost rectangular air-core region. The coil of this invention is formed by one-dimensionally enlarging the coil heretofore in use in lateral direction (A-A' direction). The distance between the center part C' of the coil in B-B' direction and the D' of the coil is unchanged, and the cubic volume of the plasma growing chamber to be provided in said air-core part can be increased in proportion to magnifying ratio.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio





⑲ 日本国特許庁(IP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-200730

၍Int_Cl_.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月4日

H 01 L 21/302 21/205

D-8223-5F 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

49発明の名称

プラズマ処理装置

②特 願 昭61-41415

20出 願 昭61(1986)2月28日

⑫発 明 者 松 尾

誠太郎

厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話株式会社厚木電 気通信研究所内

⑪出 願 人

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

②代 理 人 弁理士 谷 義 一

明 細 普

1. 発明の名称

ブラズマ処理装置

2. 特許請求の範囲

1)電子サイクロトロン共鳴を利用してプラズマを 生成し、該プラズマ中のイオンを被加工体に照射 して処理を行うプラズマ処理装置において、プラ ズマ生成用の磁気コイルの平面断面が長方形状ま たはそれに近似される形状の空芯領域を有するこ とを特徴とするプラズマ処理装置。

2)前記磁気コイルの形成する磁界がブラズマ生成部から試料台に向って磁界強度が弱くなる発散磁界の磁界分布であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のブラズマ処理装置。

(以下余白)

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ブラズマおよびそれに含まれるイオンを利用して材料表面をエッチングするために、または材料表面上に神膜を形成するために用いるブラズマ処理装置に関するものであり、特に半導体集積回路などの各種デバイスの製造工程において、微細なバターンを形成するためのエッチングの工程、低温で良質の神膜を形成するための膜に成工程に量産性よく適合するブラズマ処理装置に関するものである。

【従来の技術】

エッチングおよび薄膜形成に用いるブラズマ生成法として、電子サイクロトロン共鳴を利用したブラズマ生成法があり、これは低ガス圧、高イオン化率、高活性の特徴を有し、導入ガスの選択、イオンのエネルギーの制御によって、優れた加工特性を発揮しうることが明らかにされている(特公昭58-13626号公報、特別昭56-155535 号公報参照)。

特開昭62-200730(2)

第5 図にこのような電子サイクロトロン共鳴ブ ラズマを利用した従来のイオンシャワ装置の基本 構成を示す。ここに、1 はブラズマ生成室、2 は 図示しない排気系に連る試料室、3 はイオン引出 し電極である。4 はブラズマ生成室1 の上部に設 けたマイクロ波導入窓であって、例えば石英ガラ ス板により構成されている。5 はマイクロ波導入 のための矩形導波管である。図示を省略したマイ クロ波源としては、例えば2.45GH2 のマグネトロ ンを用いて構成される。 5 はプラズマ生成室1 の 適当な領域でマイクロ波電子サイクロトロン共鸣 条件を満たす磁界強度を発生させるための磁気コ イルである。本例では磁気コイル5 を2 個のコイ ルで構成しているが、単一のコイルでもよい。こ こで、イオン引出しの効果を高め、かつ均一な大 口径のイオンシャワを得るため、磁気コイル6 は 磁界強度がブラズマ生成室1 の上部からイオン引 出し電極3 に向かって弱くなる、いわゆる発散磁 界を形成するような棉成としている。周波数 2.45G||₂ のマイクロ波に対しては、磁束密度 875

構造を相似的に大形とと、磁気コイル6 も年気のまか相似的に大形化しなければならなががまたと、でないのではないのでながである。 世界ののではないのではないのではないのではないのではないのではないのでは対してはないのでは均一性が保てないのでは対しなければならない。 またり は は 大 作 で 、 高さ方向にも 拡大しなければならない。

一方、マイクロ波の周波数を低下させて、電子サイクロトロン共鳴磁界の強度を低下させる方法 もあるが、マイクロ波源、マイクロ波回路の入 手、取扱いが困難になるという問題がある。

・ここではイオンシャワ 装置について説明したが、低エネルギーのイオンを発放磁界によって、 イオン引出し電極なしで、引出す方式の薄膜形成

ガウスの強度で電子サイクロトロン共鳴が引起さ れる。イオン引出し電極3 はブラズマ生成室の壁 1Aと同電位の電極3Aと接地電極3Bとからなってお り、両電極間の電圧は電源1によって制御され る。イオン8 はこの両電極間の電位差によって加 速され試料室2 に入り、試料台9 上のウェハなど の試料10を照射する。11はブラズマ室を冷却する ための冷却水通路、12は絶縁体、13はプラズマ生 成用ガスを導入するための第1 ガス導入系、14は 必要のある時試料室2内に所望のガスを導入する ための第1 ガス導入系である。イオン引出し電極 によって引出されるイオンシャワの径はこの例で は150mm であり、多少の設計変更により径200mm 程度まで拡大できる。最近の半導体集積回路用シ リコンクエハは 100~200mm の径であり、これら のウエハに対して単枚でのエッチングが可能であ る。しかしながら、髙周波放電を利用したプラズ マ装置では多数枚のウエハの同時処理が可能であ り、これに比較して上記技術は量産性に欠けると いう欠点がある。この点を改良すべく、第5 図の

装 置 やエッチング 装置についても同様の問題が ス

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上述した従来の欠点を解決し、磁気コイルの巨大化を招くことなく処理面積を増大させた、量産性に優れたプラズマ処理装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

このような目的を達成するために、発明のブラズマ処理装置においては、ブラズマ生成用の磁気コイルの平面断面が長方形状またはそれに近似される形状の空芯領域を有する。

(作用)

本発明ではブラズマ生成用の磁気コイルを一方向に拡大した構造としたので、磁気コイルおよび 装置の巨大化を伴わず、イオンの照射領域を拡大 でき、 量産性に優れた高スループットの電子サイ クロトロン共鸣ブラズマ処理装置を提供できる。 (実施例)

以下に図面を参照して本発明の実施例を説明す

る.

東施例 1

第1図(A) (B) に本発明をイオンシャワー装置に適用した実施例の構成を示す。同図(A) は装置の長手方向に沿った断面図、同図(B) は装置のチ方向に沿った断面図である。本実施例のブラズマ生成室1 および試料室2 は平面断面がほメ長方形状であり、平面断面がやはりほメ長方形状であり、平面断面がやはりほメマ生成室1 を囲んでいる。第1 図(A) (B) において、第5 図の従来装置と同一部分は同一参照番号を付して説明を省略する。第2 図に磁気コイル21の形状を示す。第1 図(A) は第2 図の A-A・線に沿った断面図である。

第2 図に示す本発明におけるコイルは従来コイルを横方向(A-A'方向) に1 次元的に拡大したもので、B-B'方向におけるコイルの中心郎C'とコイルD'の距離 b は変化せず、その空芯部に設けるべきブラズマ生成蚤の体積を拡大翠に比例して増加

によってブラズマが生成され、そのプラズマはイ オン引出し電極3 に到達する。そしてイオンが シャワ状に引出され、試料10を照射してエッチン グ等の処理を行う。 ブラズマ生成室1 および磁気 コイル21は過熱防止のため水冷されている。隔壁 22は、例えばステンレススチールが用いられ、水 冷されたブラズマ生成室の壁IAと結合され冷却さ れる。複数の導波管からブラズマ生成室1内に導 入されたマイクロ波が相互干渉を起すと均一なイ オンシャワーを得ることができず、また一方の導 波管から導入されたマイクロ波が他方の導波管か らもどるなど、効率が低下することがある。隔壁 22によって、ブラズマ生成室1を各導波管に対応 して区切るとこのような干渉を防ぎ、均一なイオ ンシャワーを効率よく得ることができる。導入が スとしてCafeなどのフッ化炭素を導入するこ とによって SiO2 などのエッチングを高精度に実 現できる。またCl2 などの塩素系ガスの導入によ って、AlやSiの高精度エッチングが爽現でき る。本爽施例では第5 図に示した従来の装置に比

第1 図にもどり、本実施例では磁気コイル21は 形成する磁界が発散磁界でなく、平行磁界もしく はイオン引出し電極3 付近で磁界がや3強くなる ような磁界の例を示してある。

マイクロ彼は4本の矩形導波管5から、隔壁22によって区切られた4室からなる矩形状のブラズマ生成室1に導入され、電子サイクロトロン共鳴

校して4倍以上のイオンシャワ面積すなわち4台以上と同等の性能を有するが、磁気コイルの大きさは 2~1倍程度である。また、本実施例では多数枚のウェハが直線状に試料台上に配列されているので、ウェハ搬送機構を用いて、処理中に連続的に移動させ、スループットの高い連続処理装置として用いることもできる。

実施例2

第3 図(A)、(B) は本発明の他の実施例を示す図であって、第3 図(A) は第2 図におけるA-A 線に沿った断面に対応したイオンシャワ装置の断面構成を示す。第3 図(B) は第2 図におけるB-B 線に沿った断面に対応するこのイオンシャワ装置の断面構成を示す。第3 図(A)、(B) において、第1 図(A)、(B) に示した実施例または第5 図に示した従来例と同一部分は同一参照番号を付して説明を省略する。

本実施例においては、磁気コイル31は、ブラズマ生成室1内に形成する磁界強度が、第2図の8-8'方向では、イオン引出し電極3に向って弱く

特開昭62-200730(4)

なる発散磁界を形成するような構成となってい る。この磁界の発散を利用してイオンシャワの面 積を増大させることができるので磁気コイル31を 実施例1 の装置よりさらに小形化することが可能 となっている。ここで、32はマイクロ彼反射板で あり、マイクロ波が、イオン引出し電極3 等に悪 影響を及ぼすことを防止する作用があるが、マイ クロ波パワーが低いなどの場合は省略することも できる。マイクロ彼は4本の矩形導波管5より4 室からなる矩形状のブラズマ生成室」に導入さ れ、電子サイクロトロン共鳴によってブラズマが 生成され、そのブラズマは発散磁界に沿って粗い 格子 (例えば太さ2mm 中の20mmビッチの格子)の マイクロ波反射格子32を通過して、イオン引出し 電極3 に到達する。そしてイオンがシャワ状に引 出され、試料10を照射してエッチング等の処理を 行う。エッチングなどの作用は実施例1において 説明したのと全く同様である。

爽施例3

第4 図 (A) . (B) に本発明のさらに他の実施例と

(発明の効果)

以上説明したように、本発明ではブラズマ生成用の磁気コイルを一方向に拡大した構造としたので、磁気コイルおよび装置の巨大化を伴わず、イオシの照射領域を拡大でき、量産性に優れた高スループットの電子サイクロトロン共鸣ブラズマ処理装置を提供できる。このため、エッチングや称

イオンエネルギーが50~100eV 以下ではイオン引出し電極を用いる方法はイオン電流が低下して適用困難となる。本実施例では発散磁界と電子・イクロトロンブラズマの相互作用を利用して、イオン引出し電極なしで、イオンエネルギーを10~50eVに制御して試料台9上にイオン流として輸送し試料10の処理を行う(特問昭56-155535号公報参照)。イオン引出し電極がないため、第3回(A)、(B) に示したイオンシャワ装置より装置の構成を簡略化することができる。

膜形成の加工性能に優れた電子サイクロトロン共 鳴ブラズマ技術を量産性よく各種デバイスの製造 に適用できる。

またウエハを直線状に配列して、バッチ処理だけでなく処理中の試料移動によって連続処理にも適用でき、また直角方向に連続移動させて大面積試料も処理できるという利点もある。なお、本発明は磁界を必要とする他のブラズマ生成法に適用しても効果があることは明らかである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図(A),(B) は本発明をイオンシャワー装置 に適用した実施例の構成を示す図で、同図(A) は 磁気コイルの長手方向に沿った断面図、同図(B) は磁気コイルの短手方向に沿った断面図、

第2 図は本発明における磁気コイルの斜視図、第3 図(A)、(B) は本発明を発散磁界を有する磁気コイルをもつイオンシャワー装置に適用した実施例の構成を示す図で、同図(A) は磁気コイルの長手方向に沿った断面図、同図(B) は磁気コイルの短手方向に沿った断面図、

特開昭62-200730(6)

第4 図 (A) (B) は本発明をプラズマ流装置に適用した実施例の構成を示す図で、同図 (A) は磁気コイルの長手方向に沿った断面図、同図 (B) は磁気コイルの短手方向に沿った断面図、

第5 図は従来のイオンシャワー装置の構成を示す断面図、

第6 図は従来の磁気コイルの斜視図である。

- 1 … ブラズマ生成室、
- 2 …試料富、
- 3 …イオン引出し電極、
- 34…ブラズマ生成室と同電位電極、
- 3B…接地電極、
- . 4 …マイクロ波導入窓、
 - 5 … 導波管、
 - 5 …磁気コイル、
 - 1 …イオン引出し電源、
 - 8 …イオン、
 - 9 …試料台、
 - 10…試料(ウエハ)、

11…冷却水通路、

12… 絶緑体、

13…第1 ガス導入系、

14… 第2 ガス導入系、

21… 磁気コイル、

22…隔壁、

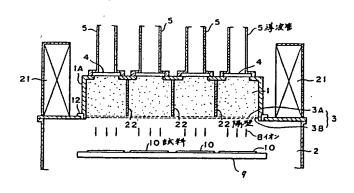
31… 磁気コイル、

32…マイクロ波反射格子、

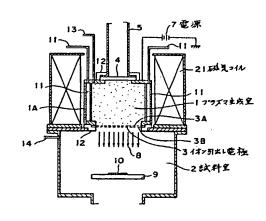
41…プラズマ引出し窓。

特許出頭人 日本電信電話株式会社

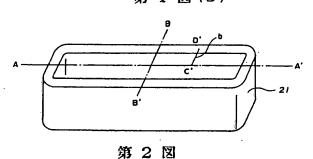
代理人 弁理士谷 義 -



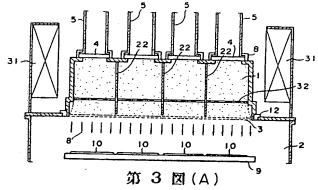
第 1 図(A)

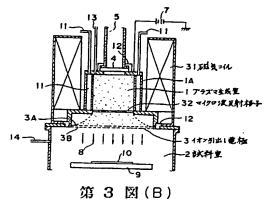


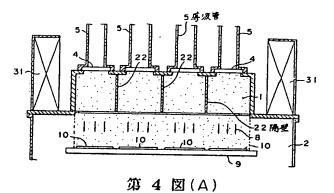
第 1 図(B)

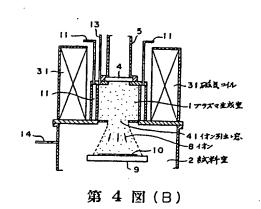


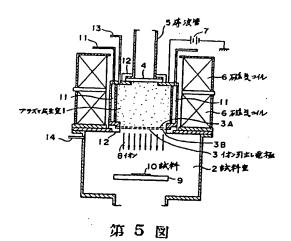
特開昭62-200730(6)

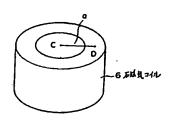












第 6 図